

Figure - 开发 Dev #112093

开发 Dev # 110122 (New): 【MK】 管理总票

【MK】 【电子电气零部件环境可靠性实验ClassC】 实现汇总

2022-09-22 10:53 - CD TPM-申艳艳

Status:	New	Start date:	2022-09-22
Priority:	Normal	Due date:	2022-09-28
Assignee:	CD TPM-王祥林	% Done:	100%
Category:	SYSTEM	Estimated time:	0.00 hour
Target version:			
Description			
电子电气零部件环境可靠性实验ClassC 要求汇总			
1. BSP MCU （过压欠压保护处理）			
2. AF 应用恢复			
3. MM 音频，音乐播放恢复			
Subtasks:			
开发 Dev # 112094: 【MK】 【MM】 Last source			完成 Closed
开发 Dev # 112095: 【MK】 【AF】 APP 恢复实现			完成 Closed
开发 Dev # 112099: 【MK】 【MCU】 MCU功能实现			New

History

#1 - 2022-09-22 10:53 - CD TPM-申艳艳

- Category set to SYSTEM

#2 - 2022-09-28 14:21 - CD TPM-申艳艳

- Assignee changed from CD TPM-申艳艳 to CD TPM-王祥林